

國際製造工程學會 LOGO 設計競賽

【個人資料蒐集、處理及利用同意書】

國際製造工程學會中華民國分會謹依個人資料保護法(以下簡稱個資法)第 8 條規定告知下列事項，敬請詳閱：

- 一、依據個人資料保護法，本同意書之目的係為保障參賽者的隱私權益，參賽者所提供與國際製造工程學會中華民國分會（以下簡稱本會）之個人資料，受本會妥善維護並僅於本會管理、推廣與執行業務之合理範圍內使用。本會將保護參賽者的個人資料並避免損及其權益。
- 二、蒐集目的：【國際製造工程學會 LOGO 設計競賽】報名、活動通知與聯繫、評選、領獎及成果發表。
- 三、個人資料類別：含姓名、地址、電話、電子郵件、學校系(科)級。
- 四、個人資料利用期間：參賽者所提供之個人資料於活動起始日至本活動結束後 1 年。得獎人部分：所提供之個基本資料，僅作為領取項及申報使用；依據稅法規定本資料最長保存 7 年，屆時銷毀，不移作他用。
- 五、個人資料利用地區：本系所在地區執行業務所需，依中華民國法令得合法傳輸個人資料之地區。
- 六、個人資料利用對象及方式：由本系或本系委託之執行活動時必要相關人員利用之，利用人員應依執行本活動作業所必要方式利用此個人資料。
- 七、參賽者可自由選擇是否提供本會參賽者的個人資料，惟參賽者不同意提供個人資料時，參賽者將無法參與前述蒐集目的所列各項內容。

我已詳閱並了解本同意書內容，且同意上述事項，謝謝。

立同意書人：

(簽章)

中 華 民 國 年 月 日